スタートアップ商談会2021　申込書

国際イノベーション会議Hack Osaka 2021に参加する海外スタートアップ等との面談をご希望の方は、以下フォームにご記入のうえ、2021年2月21日（日）18時までに[hackaward2021@urban-ii.or.jp](mailto:hackaward2021@urban-ii.or.jp) までお送りください。

商談会にご参加いただけます場合は、2021年2月22日（月）17時までにメールにて詳細をご案内いたします。

主　　催：国際イノベーション会議Hack Osaka実行委員会

（大阪市、公益財団法人都市活力研究所、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部）

面談日時：2021年2月24日（木）・25日（金）9：00～20：00（日英通訳付き）

　　　　　※各国との時差により、対応できかねる時間帯がございます。

ご了承いただきますようお願いいたします。

面談場所：オンライン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商談したいスタートアップ | □AC Biode  □Aura Air  □Brain Pool Tech  □Breezi  □CRUST Group Pte Ltd  □Film Players Limited  □HUMAN ASSITIVE TECHNOLOGIES | □Kazoo Technology  □Michroma  □Onsight Technology (Shanghai) Co., Ltd  □RVmagnetics, a.s.  □System Stone Company Limited  □Voiceitt  □Zeeta Networks |
| 貴社名 |  | |
| ウェブサイト |  | |
| 参加者氏名 |  | |
| 連絡先メールアドレス |  | |
| 参加者所属部署・役職 |  | |
| 商談を行う理由 | □1. 投資  □2. 事業買収  □3. 協業、事業連携  □4. 技術的パートナー、共同研究  □5. その他  ＜詳細＞ | |
| 備考時間帯の希望等。ご希望に添えない場合もございます。 |  | |